

1. **公司简介：**

**成都凌亚科技有限公司专注于嵌入式计算机、自主可控交换机、高速信号采集、电源模块及相关系统设备的研制，基于客户需求提供定制解决方案、产品与服务。**

**公司成立于2002年11月，位于成都市金牛区蜀西路48号西城国际二期A座8楼，办公面积约一千平方米，注册资本450万元，员工五十余人。**

**公司已通过质量体系认证和行业相关资格认证，并获得国家高新技术企业证书，是成都市军民融合企业，获得专利授权数十项，软件著作权五十余项，是成都市专精特新中小企业。**

**公司秉承“勇于创新、诚信务实、以人为本、精益求精”的方针，不断地提高企业竞争力，提供给客户质量可靠的产品，坚持以客户为导向，提供专业、高效、用心服务。助力客户成功、员工成长，成为值得信赖的企业。**

1. **简历投递方式：**
2. **邮箱：** [**Xiaoling.li@cdlytech.com**](mailto:Xiaoling.li@cdlytech.com)
3. **联系人：李晓玲 联系电话: 17780695257(微信同号)**
4. **招聘岗位：**

**1.测试工程师（2人）**

技能要求：

office

工作职责：

1.负责产品的测试工作；

2.负责不合格品的数据统计；

3.负责不合格品的原因分析及维修工作；

其他要求：

1.工作仔细有责任心不推诿，性格开朗不抱怨，遇见问题及时反馈，愿意沟通一起解决问题。

**2.生产技术员（1人）**

技能要求：

焊接

工作职责：

1.负责产品的点烙铁手工焊接；

2.负责协助整机电装的焊接；

3.负责产品的包装防护和条码粘贴；

4.负责产成品的清洁与包装。

**4.售后工程师（2人）**

技能要求：

售后维修

岗位职责：

1.处理计算机、操作系统类，以及公司整机产品的相关售后问题;

2.组织相关人员处理重大的售后问题，并进行分析记录，形成文档;

3.跟踪产品售后服务的后续情况，客户对产品的使用情况;

4.对故障产品进行记录分析，形成产品故障分析报告;

5.整理和分析售后服务过程中反馈的数据和信息形成PPT。

技能要求：

1.丰富的现场调试能力，可以熟练使用各种电子仪器、精通计算机，熟练计算机软硬件组装。

其他要求：

1.工作负责，做事积极主动学习能力强；

2.具有良好的沟通协调能力，富有团队精神；

3.接受短时间的省外出差（一般一周以内）。

**5. FPGA逻辑工程师（2人）**

工作职责：

1、负责技术需求的分解及沟通；

2、执行设计开发工作计划，设计方案的编写；

3、完成高速接口及控制逻辑的FPGA实现；

4、完成modelsim仿真，并上板调试。

任职要求：

1、本科及以上学历，通信、电子、计算机或相关专业。

2、熟悉FPGA内部高速设计；

3、精通各种高速传输接口设计，如高速AD/DA、DDR、PCIe、rapid IO、Aurora、usb、LAN等；

4、熟悉常用的高速AD/DA器件、DDR器件等；

5、了解使用ISE、vivado、quartus2、synplify、modelsim、matlab等软件；

6、具有较强的分析、研究和解决问题的能力；

7、具有良好的职业道德及较强的项目管理综合能力，较强的团队合作精神、沟通能力和敬业精神。

**6.硬件工程师 （2人）**

技能要求：

硬件开发

职位描述：  
1.负责数字类板卡产品的方案，设计，仿真，调试和维护；  
2.负责数字类板卡板级支持驱动程序的开发和维护；  
3.负责数字类板卡的设计文档，测试文档，质量文件的编写和归档。

任职要求：

1.熟悉数字类板卡级产品，对各种接口电平，协议有一定了解，有完整的硬件单板开发经验；

2.熟悉cadence或者mentor等EDA工具和开发流程；

3.熟悉FPGA，DSP，储存器，AD，DA，交换芯片，电源模块，时钟技术等；

4.了解XILINX FPGA架构，有使用VHDL进行FPGA开发，熟悉FPGA开发流程，有一 定调试经验；

5.英语四级以上，能够阅读并精确理解各种英语技术文档；

6.对各种高速数据总线和高速设计有深入了解；

7.本科，电子工程，测试测量，仪器工程，通讯等专业。

**7.硬件测试工程师 （2人）**

技能要求：

硬件测试

工作职责：

1.负责公司产品功能、性能等产品测试工作；

2. 协同研发工程师进行测试问题的分析、跟踪和解决；

3.参与研发产品设计文件评审以及测试规范制定工作；

4.编写功能文档，测试记录文档；对客户提供必要的技术支持与服务保障。

技能要求：

1.本科及以上学历，计算机/通信/电子等偏硬件专业优先，具备硬件基础知识；

2、熟悉网络测试仪、示波器等常用仪器的使用方法；

3、熟练操作计算机，有Office办公软件操作基础；

4、具备良好的沟通和协调能力，工作细致认真，重视团队协作精神，有责任心和敬业精神。

**8.Vxworks驱动工程师 （2人）**

技能要求：

嵌入式

工作职责：

1.负责通用化、国产化平台Vxworks的系统移植，适配；负责模块的驱动调试、开发、维护；

2.负责Vxworks系统的部分测试验证程序开发，与硬件工程师联合测试；

3. 与测试、硬件等部门一起进行产品的验证、测试、故障定位和修复；

4. 编写功能文档，设计文档；对客户提供必要的技术支持与服务保障。

技能要求：

1.2年以上Vxworks驱动开发经验，熟悉Vxworks平台适配移植；

2.熟悉Vxworks设备驱动开发（Serial RapidIO、PCI/PCIe、网口、串口等）；

3. 具有良好的学习能力、沟通交流能力和团队合作精神；

4. 具有嵌入式开发使用经验，熟悉ARM、PowerPC，MIPS，X86，有相关开发经验；

5. 具备良好的沟通和协调能力，工作细致认真，重视团队协作精神，有责任心和敬业精神。

**9.销售工程师 （3人）**

技能要求：

大客户销售工程师

1、工作概要：

负责产品销售，针对行业目标客户开拓及完成业绩销售任务目标。

2、工作任务：

（1）独立负责行业大客户的挖掘、开拓和维护工作，完成公司制定的销售任务；

（2）负责参与规划、执行销售计划的制定和落实；

（3）与客户建立良好的合作关系，及时进行市场反馈、搜集并分析行业市场信息，建立客户资料档案管理；

（4）通过客户拜访、收集客户需求和意见建议，给客户提出产品方案改进完善、使用方面的建议；

（5）通过与客户进行商务和技术交流，不断拓展新客户，关注竞争对手的状况及新的分享应用及商业模式，了解市场动态

（6）及时收款。

（7）协调售后服务工作。

其他要求：

具备以下行业领域1年以上的销售或技术支持经验:

（1）理工科电子类相关专业。工业电脑、嵌入式板卡等产品软、硬件产品销售经验

（2）定制项目的销售工作经验；

（3）IT 行业销售背景具备良好理工、计算机等相关专业基础亦可

（4）具备大客户经营能力与产品推广能力；

**10.Layout工程师（2人）**

技能要求：

电路设计

工作内容：

1、 负责公司产品的PCB LAYOUT，熟练、独立完成PCB LAYOUT设计工作；

2、 负责PCB的布局、布线、设计及线路图绘制并对相关文件整理归档；

3、 完成领导交代的其他相关工作。

招聘要求：

1、 电子/通信/半导体相关专业本科及以上学历；

2、 能够应用软件进行PCB设计，有专业PCB Layout 工程经验者优先；

3、 具备较强的电路原理图识图、分析能力，有高速电路经验者优先；

4、 善于与人沟通，需要具有耐心、细心、热心和责任心。

**11. 售前方案工程师**

技能要求：

文档编写

工作职责：

1.配合营销人员与客户进行技术交流，制定技术方案；

2.对客户招标方案进行技术及风险评估；

3.根据客户招标文件，制作投标技术文件及成本报价；

4.为项目具体的设计、制造工作的顺利进行提供良好的保障。

5.完成技术文件的分类、整理、归档与保存，保证技术文件的完整与规范；

6.完成上级领导交予的其他工作。

技能要求：

1.能够独立完成技术方案编写工作；

2.具备较强的组织协调能力、创新思维；

3.精通WORD、EXCEL和PPT；

其他要求：

1.具备2年以上电子产品类、计算机类、测试类工作经验者优先；

2.2年以上加固计算机、显控台、嵌入式单板模块工程项目工作经验；

3.具有军工行业背景优先；

**12.项目总师（2人）**

技能要求：

过程管理，解决方案，敏捷项目管理，实施经验，项目管理，项目推动

工作职责：

1.对外：协助市场部门与客户进行需求对接和技术沟通，明确项目总体需求，为公司决策提供技术支撑；

2.对内：负责项目总体方案设计和进度管理，与研发部门配合，在技术层面对项目论证、研制、验收和交付全流程负责；

3.对产品或项目开发中的各种软、硬件任务进行分解，分析并解决开发过程中的技术问题，组织核心技术攻关；

4.有较好的文档写作能力，善于拟制各类项目可行性论证报告、投标方案、技术建议书、分系统任务书。

其他要求：

1.熟练掌握电子对抗领域相关知识，对电子对抗领域行业动态和技术趋势有较深理解；

2.电子对抗相关专业（电子对抗、通信、信号处理、微波等）；

3.负责或作为核心骨干参与过至少一项大中型电子对抗实际工程项目，具备项目总体经验；

4.具备良好的书面、口头表达能力和团队领导能力。

**13.初级电子结构工程师（2人）**

技能要求：

VISIO SOLIDWORKS

工作职责：

1.参与产品项目立项可行性调研，参与系统方案设计；

2.拟制结构设计方案和项目计划，提升产品性能和质量；

3.承担产品结构、零部件的详细设计；

4.承担样机的研制、调试和相关输出资料；

5.为产品的量产提技术支持和研发过程输出文件；

其他要求：

1.建议本科以上学历，机械设计与制造相关专业；

2.熟悉Solidworks,CAD等三维软件；

3.较强的抗压能力、沟通协调能力和解决问题的能力；

4.热爱结构设计，能够独立完成项目设计，并能够沉下心做事。

**14.电子结构工程师（2人）**

电子工程设计

工作职责：

1.参与产品项目立项可行性调研，参与系统方案设计；

2.拟制结构设计方案和项目计划，研究开发新结构新技术，提升产品性能和质量；

3.承担产品结构、零部件的详细设计，主要加固笔记本方向；

4.承担样机的研制、调试和相关输出资料；

5.解决产品开发中的问题，问题跟踪以及与客户讨论技术问题；

6.为产品的量产提供技术支持和研发过程输出文件；

其他要求：

1.建议本科以上学历，机械设计与制造相关专业；

2.必须有加固笔记本设计经验，并独立参加设计加固笔记本案例，最好提供案例图纸；

3.熟悉Soliwork,CAD等三维软件并能够应用ANSYS辅助分析软件；

4.较强的抗压能力，沟通协调能力和解决问题的能力；

5.热爱结构设计，能够独立完成项目设计，并能够沉下心做事。

**15.电气工程师（2人）**

岗位职责：

1.负责整机（机载、舰载、地面等军用产品）电气设计、器件选型、生产指导和联调联试工作；

2.负责电气线束设计、电子模块设计、机电系统设计；

3.负责电气系统的测试实验；

4.负责相关技术文档资料的编写，具备电装、装配等作业指导能力。

技能要求：

1.熟悉常用电子元器件、传感器、连接器、电缆等电气组成；

2.熟悉常用通讯接口与协议，如RS232、RS422、RS485、USB、CAN、以太网等；

3.具有独立分析、选型、优化能力；

4.熟悉电磁兼容性原理和处置措施；

5.具有原理图、接线图、布线图、作业指导文件、说明书等编写能力；

6.能熟练使用电气设计软件、三维建模软件，如CAD、SoliderWorks、PROE等。

其他要求：

1.有较强的文字表达能力，能熟练使用常用办公软件；

2.有良好沟通协调及组织能力，工作严谨细致，善于分析思考，责任心和执行力强。